

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 10 亿元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行保理等综合业务。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各金融机构最终协商签订的授信协议为准；具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。授信期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述综合授信事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日